



R&T Pixels Futurs Collisionneurs au CPPM: Nouvelles

26 mai 2020 Marlon Barbero







Plan



- Introduction
- Développements récents micro-électronique au labo.
- Pistes d'organisation de l'activité.
- Demandes dialog 2021.
- Conclusion.







Introduction



- Une activité de micro-électronique qui s'est organisée à travers le groupe ATLAS depuis la conception du détecteur 3-couches initial (2009).
- En 2014, IBL (4ème couche insérée à 3.7 cm du pt d'interaction):
 - Dvp de la puce FE-I4 (IBM ¼ μm)
- Depuis ~2012 (cadre ITk \rightarrow 2026):
 - Dvp électronique de lecture pour pixels hybrides (RD53) → Début 2020 soumission de la puce ITkPixV1.
 - Dvp de capteurs DepCMOS pour L4 pixel → Printemps 2019, décision prise de ne pas utiliser cette techo dans le cadre ITk.
- Présent:
 - RD53 continue (tests, design CMS et ATLAS V2).
 - Réorganisation DepCMOS cadre FC.
- Spécificités CPPM: rad-hard et fort taux d'occupation







Dvps récents: RD53



ITkPixV1:

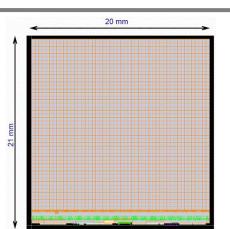
Soumission

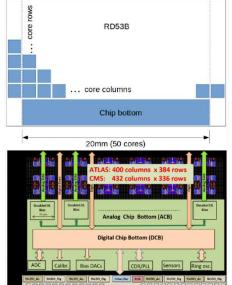
17 mars

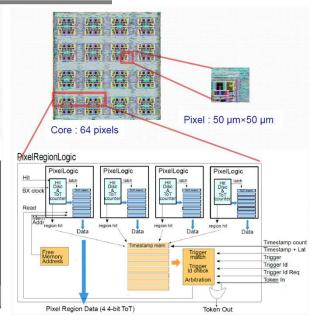
→ Retour

fin juin

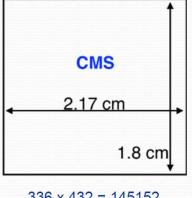
→ Intensive testing







- SEU tests à Louvain:
 - Mars 2020 \rightarrow en cours d'analyse.
 - Prochains tests septembre/octobre?
- Banc de tests IM2NP.
- Design CMS
- TBD: ATLAS V2.



336 x 432 = 145152

Changes ATLAS→CMS:

- Diff FE → Lin FE
- Trim DACs
- Configurable async vs. sync sampling
- Detect SEU in TMR & send to HitOR



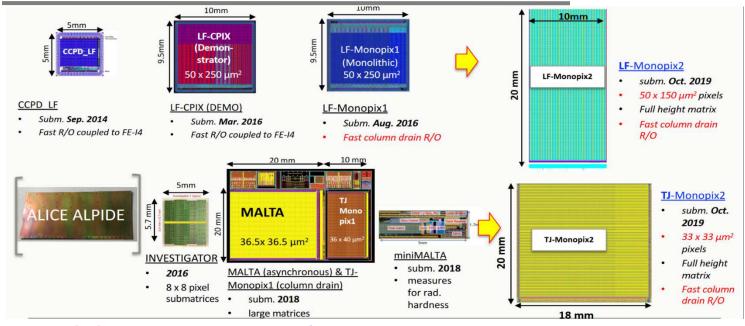




Dvps récents DepCMOS



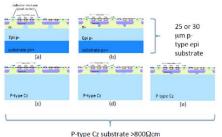
Contexte:

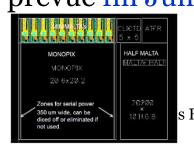


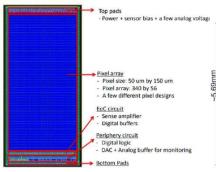
Soumission LF début Mai (retour fin 2020)

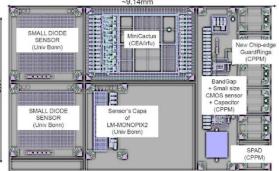
LF-Monopix2 + test structures

Soumission TJ prévue fin Juin









s FC, 26 mai 2020





Futures activités µ-électr.



- Poursuite activités RD50
 - Puce SEU soumise dans ce cadre / Démarché pour de nouveaux dvps.
- Liens à labos chinois (visiteuse CPPM 2019... implication continue)
- Groupe d'étude VXD Upgrade de Belle (Francesco Forti et al...)
 - Réunions, dvps basés -pour le moment- sur dvps Monopix...
- Demande soutien CPPM/IPHC (dvps pixels taux comptage et radiation extrêmes)
 - Cadre nos activités DepCMOS
 - Incl. small feature size: Evaluation process 28 nm (conception analogique, tolérance TID et SEU, dvp mini-matrice...).
- Discussions MAPS IPHC/IP2I → EoI (titre préliminaire: dvp next generation of MAPS in a 65 nm foundry process)
- Discussions collab historique: Bonn / CERN / CPPM / IRFU
- $AIDAnova \rightarrow DepCMOS$ et small feature size \rightarrow Soumission à venir.





Demandes Dialog 2021



- 2 demandes de thèse techniques (discussion Biarrotte / Cledassou / Vacavant):
 - Technologie à pixels monolithiques « depleted CMOS » et électronique de lecture associée.
 - Conception de Circuits Microélectroniques pour les Futures Expériences de Physique des Particules
- Soutien financier pour couvrir besoin R&T depCMOS et small feature size electronics:
 - Equipement
 - Fonctionnement
 - Missions (workshop & test sous irradiation)
- Prochaines étapes administratives pour notre groupe:
 - Finalisation demande IN2P3
 - Retour après soumission AIDAnova







Questions?





